

Verbund-Entlötspitze SOP 13L - Hakko T16-1008

Artikel-Nr. HK-T16-1008

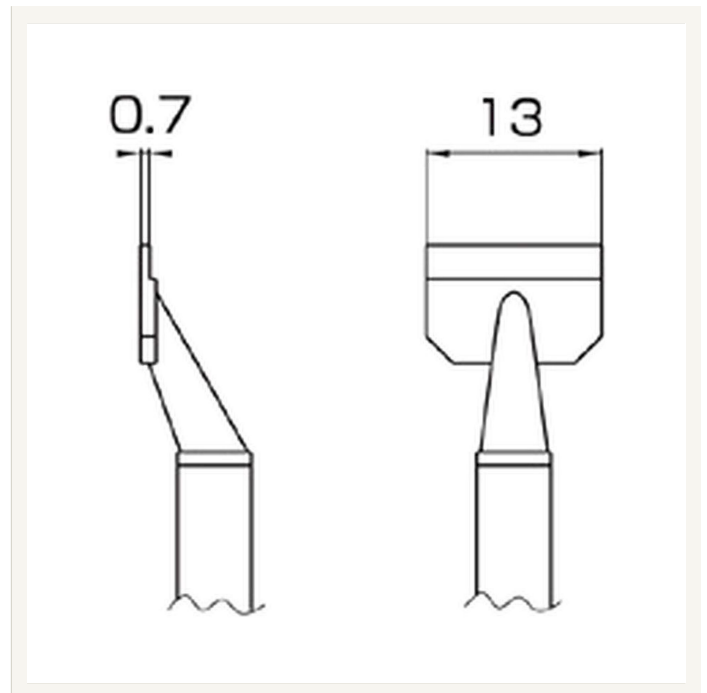
Hersteller Hakko

EAN 4962615028120

Verbund-Entlötspitze im Format SOP 13L für den Einsatz mit der Parallel-Entlötpinzette Hakko FM 222. Geliefert im 2er-Pack für zuverlässiges Entlöten von SMD-Bauteilen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Ursprungsland	Japan
Zolltarifnummer	85159080



BESCHREIBUNG

ÜBERBLICK

Die Hakko T16-1008 ist eine Verbund-Entlötspitze, die speziell für das Parallel-Entlötpinzetten-System FM 222 entwickelt wurde. Im Format SOP 13L ausgeführt, ermöglicht diese Spitze das präzise und effiziente Entfernen von Lot an SMD-Bauteilen, ohne empfindliche Leiterbahnen oder Bauteilanschlüsse zu beschädigen.

WESENTLICHE MERKMALE

- Format SOP 13L, optimiert für Parallel-Entlötpinzetten
- Verbundkonstruktion für höhere Haltbarkeit und thermische Leistung
- Kompatibel mit dem Hakko Entlötsystem FM 222
- 2er-Pack für einen verlängerten Betriebseinsatz
- Konzipiert für das Entlöten von SMD-Bauteilen
- Präzisionsgefertigt für ein gleichmäßiges Entlötergebnis

ANWENDUNGEN

Ideal für Nacharbeits- und Reparaturarbeiten an SMD-Bauteilen in SOP-13L-Gehäusen. Geeignet für die Elektronikfertigung, die Leiterplattenbestückung und die Reparatur auf Bauteilebene, wo präzises Entlöten erforderlich ist.

LIEFERUMFANG

- 2 × Verbund-Entlötpitze SOP 13L